证券代码：300606　　证券简称：金太阳　　公告编号：2026-087

东莞金太阳研磨股份有限公司
关于向参股公司增资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于向参股公司增资暨关联交易的概述

为推动东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局规划，满足参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称“领航电子”）后续业务发展和研发投入资金需求，公司于 2026 年 8 月 14 日、9 月 1 日分别召开了第五届董事会第十三次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金分两期向领航电子合计增资 2,500 万元。本次全部增资后，领航电子注册资本将由 1,579.73 万元增加至 1,692.57 万元，公司持有领航电子股权比例将由 28.49%增加至 33.25%。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日、9 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2026-055）、《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-056）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-069）。

二、本次进展情况

本次增资事项经 2026 年第一次临时股东会审议通过后，领航电子全体股东签署了《关于东莞领航电子新材料有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。公司已根据协议约定，于签署协议后支付了第一期投资款 1,500 万元；并于近日领航电子取得目标客户出具的正式、具备履约效力的有价采购订单后支付了剩余的 1,000 万元投资款，本次增资款项已全部缴清，公司持有领航电子股权比例已经由 28.49%增加至 33.25%。领航电子取得目标客户的订单，标志着其 CMP 抛光液产品正式进入国内主流晶圆制造供应链，为后续业务快速发展奠定了坚实基础。

三、对公司的影响及风险提示

领航电子主要从事半导体 CMP 抛光液及核心纳米研磨材料的研发、生产和销售，属于半导体材料国产化替代的关键环节。公司本次增资，旨在进一步深化在半导体材料领域的战略布局。本次增资完成后，领航电子依然是公司的参股公司，不纳入合并报表范围，公司仍以权益法核算并确认投资收益，不会对公司日常经营及财务状况构成重大影响。

领航电子目前取得的增资协议约定的目标客户订单金额较小，对公司的经营业绩不构成重大影响，相关订单后续交付与放量节奏、国产化替代进程受客户验证周期及行业景气度等因素影响，存在不确定性，敬请投资者理性投资、注意风险。

四、其他说明

领航电子正在办理本次增资对应的工商变更登记手续，公司将持续跟进进展，并按照规定及时履行信息披露义务。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 04 日